견 적 서 _{견적번호}: Q1750408903707

견적일자: 2025-06-20 17:41:43

| 회사명 | 한국공학대학교 |
|--------|--------------------|
| 부서 | |
| 이름 | 김대연 |
| 연락처 | 01020793230 |
| E-mail | dy353020@naver.com |

| 발신 | (주)샘플피씨비 대표 오혜영 |
|--------|--------------------------------------|
| 주소 | 경기도 광명시 하안로 60 광명SK테크노파크 A-1303,1407 |
| 연락처 | 010-5280-4490 |
| 담당자 | 오혜영 대표 |
| E-mail | info@samplepcb.co.kr |

파일명: capstone_1F gerber(2).zip

| No | 항목 및 규격 | 단가 | 수량 | 합계 | |
|----|--------------------------|----|----|----|--|
| 1 | PCB구분 : standard(sample) | | 5 | | |
| 2 | PCB선택: TG130-140 | | | | |
| 3 | PCB재료: FR-4 | | | | |
| 4 | PCB크기: 125.000 X 122.000 | | | | |
| 5 | PCB층수: 2 | | | | |
| 6 | PCB두께: 1.6 | | | | |
| 7 | PCB색상: 녹색 | | | | |
| 8 | 실크색상: 흰색 | | | | |
| 9 | 표면처리 : HASL(lead) | | | | |
| 10 | 동박두께: 1oz | | | | |
| 11 | 최소홀크기: 0.3mm | | | | |
| 12 | 골드핑거: no | | | | |
| 13 | 파일 개수 : 1 | | | | |
| 14 | Via가공: Tenting | | | | |
| 15 | E-TEST: Flying | | | | |
| 16 | 패널: No | | | | |
| 17 | 반홀가공: no | | | | |
| 18 | 자삽바: no | | | | |
| 19 | 커팅: Single | | | | |
| 20 | 20 요청사항:정산방식 동일합니다 | | | | |

| 총합계 | 61,600 |
|------------|--------|
| 배송비 | 0 |
| 부가가치세(10%) | 5,600 |
| 공급가합계 | 56,000 |